



今展科技公司-法說會簡報

報告人：任若琳

日期：2025/12/09

www.arlitech.com

01 | 公司簡介

02 | 廠房及研發中心

03 | 相關認證

04 | 產品線介紹-電感/代理線

05 | 財務數據

06 | 未來展望

免責聲明

本次法說會提供之簡報包含前瞻性陳述，內容包含本公司財務狀況、未來擴張計劃及公司策略等訊息。此前瞻性陳述係基於本公司目前可得資訊對未來事件的期望和預測，儘管本公司認為該期望和預測具合理性，但此類前瞻性聲明仍涉及風險及不確定性。

鑒於這些風險、不確定性及假設，前瞻性事件可能不會發生，且本公司實際結果可能與這些前瞻性聲明中的預期存在重大差異。若因未來實際結果與預期狀況有重大差異，須公開更新或修改任何前瞻性陳述，本公司將不承擔此責任。

關於我們

(1)公司簡介與沿革



成立時間

2001年



資本額

NTD 322,418仟元



集團人數

350人(台灣總公司 90人)



總部位置

新北市三重區重新路五段 646 號 14 樓

源起

為大中華地區面板廠主要電感供應商之一，成立於2001年，2009年設立今耀工廠，產品主要功能為防治電磁波干擾、過濾電流雜訊及過溫/過流/過壓保護等等。

深耕

本公司產品主要應用於各類面板、網通、智能電錶及消費性電子等產業上，目前已積極佈局工業及車用電子、醫療及白色家電等受景氣循環波動較小之藍海市場發展。

願景

經營團隊及員工展望目標為拓展兩岸三地及海外市場業務商機，結合主被動元件提供整合化的產品與服務，致力於提供節能與智能化能源解決方案。

里程碑概述

創立階段		發展階段		創新階段	
2001	公司成立-今展科技有限公司	2015	中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌上櫃，股票代號：6432	2020	研發中心成立-蘇州今鵬先進科技有限公司
2008	第一個海外銷售據點成立-蘇州今亞中電子貿易有限公司	2016	<1mm薄型電感系列開發完成	2022	開啟南向計畫
2009	設立自有工廠-廣州市今耀電子有限公司	2017	<ul style="list-style-type: none">今耀廠通過ISO 9001:2015 認證今耀廠通過IATF 16949:2016 認證	2024	<ul style="list-style-type: none">啟動ESG今展及今耀廠通過ISO 14064-1 認證今耀廠通過ISO 14067 認證
		2018	<ul style="list-style-type: none">今耀廠通過ISO 14001:2015 認證		

全球營銷及服務據點



▲ 今展科技股份有限公司

集團總部 | 新北市

發貨倉庫 | 新北市

▲ 蘇州今亞中電子貿易有限公司

▲ 區域 | 蘇州 / 深圳 / 成都 / 北京

發貨倉庫 | 蘇州 / 香港

▲ 今展工廠I | 廣州南沙區

▲ 今展工廠II (研發中心) | 蘇州

▲ 銷售辦公室 | 越南

(2)廠房及研發中心

今展工廠 I

設立時間 | 2009
合計人員 | 200 people
廠房空間 | 5250 平方公尺

廣州南沙



產品 / 系列		
Inductor-coating (ATNR)	Inductor-molding (AMPI)	Inductor-others
產能 (每月平均)		
70KK	50KK	15KK

今展工廠 II
(研發中心)

設立時間 | 2021
合計人員 | 40 people
廠房空間 | 3250 平方公尺

蘇州



產品 / 系列		
Inductor-molding (AMPI-V)	Inductor-molding (AMPI-TC)	Inductor-others
產能 (每月平均)		
20KK	6KK	4KK

(3)ISO認證 和 ESG永續發展

落實品質 ISO 認證
和可靠性測試

執行職場安全
及環境物質管控

追求社會、生態和
環境的永續發展



ISO 9001
Certification



ISO 14001
Certification



ISO 45001
Certification



IECQ-
QC080000:2017



IATF16949
Certification



GB/T45001-2020
/ISO 45001:2018

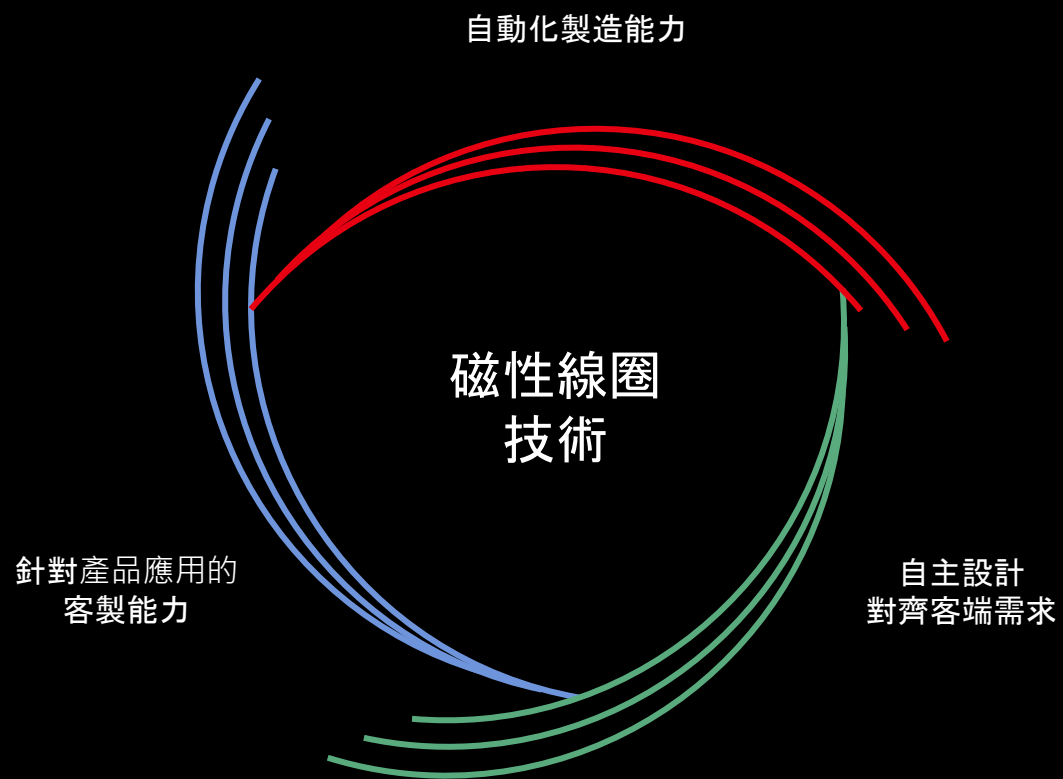


ISO14064-1
Certificate



ISO14067
Certificate

(4)電感產品



高頻

高效

省空間

電感系列簡介

一體成型式

微型電感



AMPI EC Series

0.33~10uH
1.6A~8A

APIM Series

0.1~22uH
0.8A~23A

屏蔽式繞線電感



AMPI Series

0.1~68uH
1.6A~40A

低背屏蔽式繞線電感 (1.0mm Hight Max.)



AMPI ECH Series

2.2~10uH
1.6A~3.5A

大電流功率電感



AMPI GD Series

0.07~0.47uH
over 120A
GPU/CPU V core

高效能功率電感



AMPI 053TC Series

0.12~2.2uH
11A~60A
Low profile DC-DC

銅鐵共燒超級合金電感



AMCF Series

0.08~0.12 uH
35A~55A
GPU/CPU V core

電感系列簡介

組裝式/封膠式/開放式

屏蔽式繞線電感



AFPI series
1~1000uH
0.42A~10A



ASPI series
1.2~1000uH
0.4A~9.8A



AGPI series
1.0~180uH
0.22A~5.8A

耦合功率電感



AHCI TLVR series
0.12uH+-15%
77A & 45A
RDC: 0.125 & 0.37mΩ



屏蔽式電感



ATNR Series
1~22uH
0.6A~9A



**低背屏蔽式電感
(1.0mm Hight Max.)**

大電流功率電感



AHCI L series
0.12~0.47uH
61~75A
Server application



無屏蔽式電感



ATPI Series
1~820uH
0.07A~2.6A

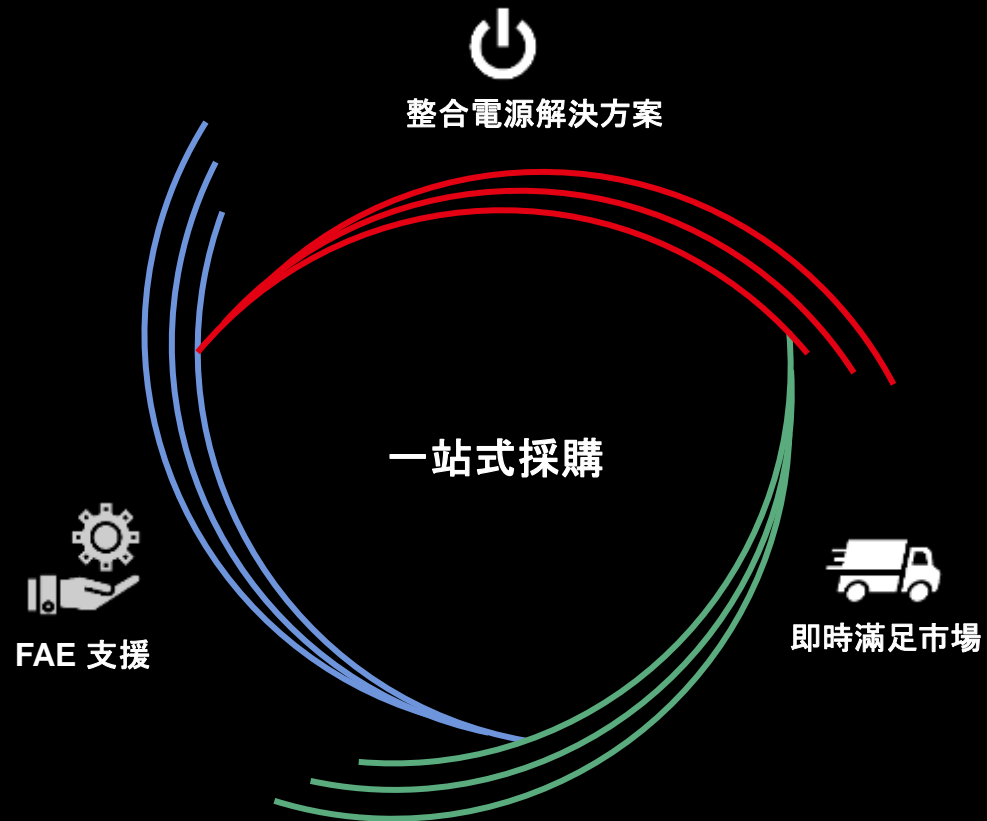


插件式電感



ADR Series
2.2~2200uH
0.2A~6.5A

代理線產品



EEPROM & SPI NOR Flash

OVP

MOSFET

Power IC

FUSE

MCU

OCP

Super Cap

DRAM

保護/儲能元件

FUSE	OVP	OCP
GDT/ESD/TVS	MOV	Super Cap



AEM 科技

- SOLIDMATRIX FUSE
- Automotive Series FUSE
- AIRMATRIX FUSE
- TF-FUSE



深圳市檳城電子

- GDT
- ESD
- TSS
- Compound Device
- TVS



聚鼎科技

- Over Current Protection
- Over Voltage Protection
- Thermally Management Solution



久尹

- Metal Oxide Varistor
- NTC Thermistor



KORCHIP Co., Ltd.

- Super Cap

半導體

EEPROM

SPI NOR Flash

MCU

Driver IC

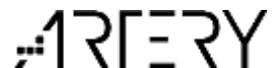
MOSFET

DRAM



PUYA

- M0+ MCU
- SPI NOR FLASH
- EEPROM



ARTERY

- M0+ MCU
- M4 MCU



dioo

- LED driver IC
- Switch IC
- DC/DC IC



ISSI

- DRAM
- FLASH
- SRAM



Nidec

- FAN Module



MDT

- TMR switch
- TMR + ASIC



FETek Technology Corporation

- Power MOSFET

(5)合併綜合損益表摘要(季)

	2025年Q3		2025年Q2		2024年Q3	
	290,809		276,517		274,752	
銷貨收入	100%		100%		100%	
營業成本	223,762		216,284		202,615	
	77%		78%		74%	
營業毛利	67,047		60,233		72,137	
	23%		22%		26%	
營業費用	55,974		50,501		58,407	
	19%		18%		21%	
營業淨(損)利	11,073		9,732		13,730	
	4%		4%		5%	
業外收(支)	7,247		(42,452)		(7,668)	
	2%		-15%		-3%	
稅前淨利	18,320		(32,720)		6,062	
	6%		-12%		2%	
本期純益	15,744		(26,694)		3,868	
	5%		-10%		1%	
基本每股盈餘(NT\$)(a)	\$0.49		(\$0.83)		\$0.12	

(a)2025年Q3加權平均流通在外股數32,242仟股

合併營收比重-應用(季)



合併營收比重-產品(季)



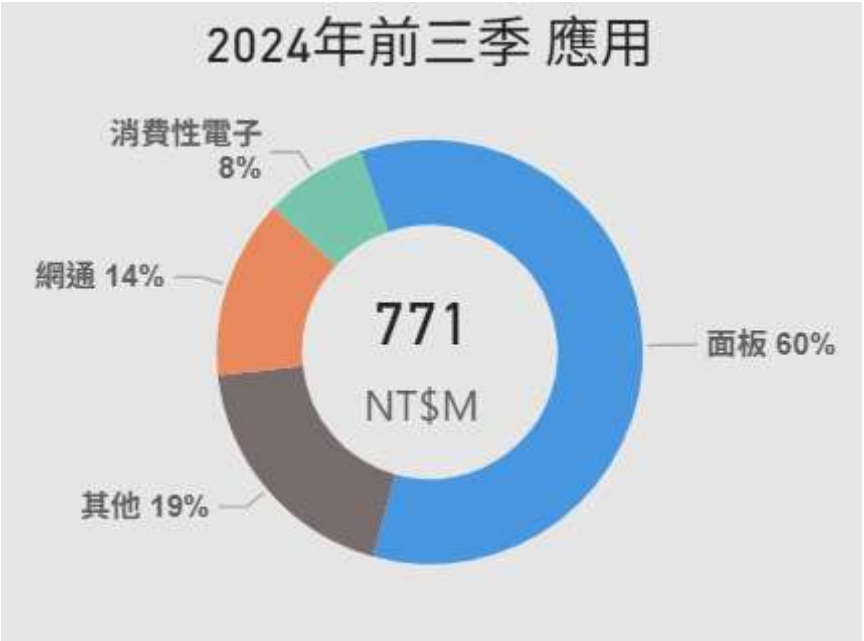
合併綜合損益表摘要(累計)

單位:新台幣千元

	2025年1-9月		2024年1-9月	
銷貨收入	854,476	100%	771,255	100%
營業成本	659,674	77%	562,412	73%
營業毛利	194,802	23%	208,843	27%
營業費用	163,948	19%	178,881	23%
營業淨(損)利	30,854	4%	29,962	4%
業外收(支)	(28,236)	-3%	19,544	3%
稅前淨利	2,618	0%	49,506	6%
本期純益	3,558	0%	38,660	5%
基本每股盈餘(NT\$)(a)	\$0.11		\$1.24	

(a)2025年加權平均流通在外股數32,242仟股

合併營收比重-應用(累計)



合併營收比重-產品(累計)



合併資產負債表摘要及重要財務指標

單位:新台幣千元

	2025.09.30		2024.12.31		2024.09.30	
現金及約當現金	409,300	31%	570,312	41%	497,194	36%
應收票據及帳款	374,381	29%	349,950	25%	360,485	26%
存貨	159,398	12%	158,059	11%	161,346	12%
不動產、廠房及設備	172,676	13%	127,296	9%	135,219	10%
總資產	1,304,336	100%	1,379,235	100%	1,368,231	100%
流動負債	440,241	34%	235,106	17%	236,018	17%
非流動負債	48,870	4%	261,973	19%	258,775	19%
權益總計	815,225	63%	882,156	64%	873,438	64%

每股淨值(NT\$)(a)	\$25.28
---------------	---------

\$27.36

\$27.09

(a)2025年9月30日流通在外股數32,242仟股

	2025.09.30	2024.12.31	2024.09.30
應收帳款週轉天數	114	129	128
存貨週轉天數	71	81	82
應付帳款週轉天數	52	58	57
現金轉換循環天數	133	152	153
權益報酬率(年化)(a)	0.6%	6.4%	6.2%
流動比率	219%	465%	454%

(a)採年化稅後損益/平均權益總額

(6)未來展望

產品類型							
	雲端運算	電腦週邊				顯示	
電感系列/半導體代理線	伺服器	鍵盤/滑鼠	智能眼鏡	電競筆電	高階桌機	顯示屏幕	液晶面板
熱壓 1.5TS 		●	●	●	●	●	●
非晶/納米晶 	●	●		●	●	●	●
鐵硅鋁共燒 	●			●	●		
鐵鎳共燒 	●						
半導體代理線		●	●	●	●		



Contact Us

Address

台灣新北市三重區
重新路五段 646 號 14 樓

Web

arlitech.com

IR-Mail

ir@arlitech.com.tw

